

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-001

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2023 年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度实现归属于普通股股东的净利润 26,600.00 万元到 28,600.00 万元，与上年同期数据相比，将增加 11,546.44 万元到 13,546.44 万元，同比增加 76.70% 到 89.99%。预计 2023 年度实现的扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润约 24,300.00 万元至 26,300.00 万元，与上年同期数据相比，将增加 9,760.14 万元到 11,760.14 万元，同比增加 67.13%到 80.88%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间：

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况：

经财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于普通股股东的净利润 26,600.00 万元到 28,600.00 万元，与上年同期数据相比，将增加 11,546.44 万元到 13,546.44 万元，同比增加 76.70%到 89.99%。预计 2023 年度实现的扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润约 24,300.00 万元至

26,300.00 万元,与上年同期数据相比,将增加 9,760.14 万元到 11,760.14 万元,同比增加 67.13%到 80.88%。

(三) 本次业绩预告数据未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润: 15,053.56 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 14,539.85 万元。

(二) 每股收益: 0.71 元。

三、本期业绩预增原因说明

(一) 受国内外大环境影响,芯片需求旺盛,下游建厂景气回温;工程项目所需原物料价格回稳,劳务成本也有所下降,本期施工项目工程毛利较上年同期高。

(二) 与杭州中欣晶圆半导体股份有限公司的施工合同纠纷胜诉并回款,公司根据诉讼结果确认合同毛利、冲销前期计提的合同资产减值准备、确认延期付款利息收入。

上述主要因素导致本期净利润与上年同期相比增幅较大。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年报为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日